广州三孚新材料科技股份有限公司

投资者关系活动记录表（11 月 20 日）

编号：2026-006

投资者关系活动类别	□特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 ■业绩说明会 □新闻发布会 □路演活动 □现场参观 □其他：_____
会议时间、参与单位名称及人员姓名	2026 年 11 月 20 日 10：00-11：00 通过上海证券交易所上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/）参加 2026 年第三季度业绩说明会的广大投资者
地点	上证路演中心
上市公司接待人员姓名	董事长、总经理：上官文龙；董事、董事会秘书：刘华民；财务负责人：王怒
投资者关系活动主要内容介绍	**交流的主要内容包括：** **提问 1、领导，您好！我来自四川大决策。请问，公司在 PCB 化学铜、载板化学品上的技术积累比较深，国产替代的空间也大。想请教这块今年的收入和客户导入进度，载板、高阶 HDI 相关产品的占比大概多少。载板化学品的技术门槛在哪，国内还有没有其他成熟供应商？** 答：尊敬的投资者，您好！公司正积极拓展 PCB 头部客户新产线，推动高端化学品产品上线应用，有关公司 PCB 化学品的具体收入以公司披露的年度报告为准。载板所用 ABF、BT 等基材种类多，需要针对不同材料特性开发兼容性更高的专用化学品，沉铜结晶是载板工艺的核心难点；同时，高多层设计下通孔纵横比不断提高，对灌孔能力提出更高要求。目前，国内供应商正围绕多

	类基材适配、盲孔及高纵横比通孔金属化、药水与设备协同等环节加大研发投入和客户验证，积极推动高端化学品国产化替代。感谢您的关注！ **提问 2、贵司正推进 3D 复合铜箔等先进材料产业化，并发挥自研化学品与设备的协同优势。未来完善先进材料业务布局时，会更侧重自主建设，还是与具备成熟量产技术及下游客户资源的企业开展产业协同？** 答：尊敬的投资者，您好！公司 3D 复合铜箔等先进材料的产业化项目以公司自主技术为根基、以产业协同为重要支撑：核心工艺、设备及专用化学品配方自主掌控，确保关键环节可控；同时与下游电池厂商等开展合作，稳步推进产业化落地。感谢您的关注！ **提问 3、请问公司营收情况如何？** 答：尊敬的投资者，您好！公司 2026 年第三季度营业收入为 11,786.20 万元；2026 年前三季度营业收入为 45,900.97 万元，较上年同期增长 34.33%。感谢您的关注！ **提问 4、请问贵公司 PCB 填孔电镀工艺有哪些突出优势及优异表现？目前 PCB 设备订单情况如何？** 答：尊敬的投资者，您好！公司 PCB 专用化学品及电镀设备均已应用于 PCB 填孔电镀工艺。化学品方面，覆盖 mSAP 图形填孔、高速填孔、超薄填孔与 TGV 玻璃填孔电镀等高端工艺，在填孔效率、面铜厚度控制、可靠性及均匀性方面表现优异。设备方面，公司 PCB 电镀设备满足 mSAP 细线路制程、高纵横比通孔盲孔填充等多重高端工艺需求，应用于高端 AI PCB、IC 载板等产品的电镀环节。当前 PCB 电镀设备订单充足，部分设备已出货，公司正加快交付与验收。感谢您的关注！
附件清单	无